

수신: 장학사업 담당관님

1. 귀교에서 우수한 학술 성과가 지속되기를 기원합니다.
2. 저희 케이엘에이 코리아와 반도체산업협회는 우수 인력 지원을 통해 대한민국 반도체산업 발전에 기여하고자 국내외 반도체 관련 대학의 이공계 대학원생을 대상으로 장학생을 선발하여 연 1,000 만원의 장학금을 지원할 예정입니다.
 - 반도체 산업협회는 지난 16 년간 총 406 명의 반도체 장학생을 배출했습니다.
3. 이와 관련하여 저희는 아래와 같이 장학생 추천을 의뢰하오니 우수 학생을 추천하여 주시기 바랍니다.

아래

- **장학금 명: KLA-KSIA 장학금**
 - “반도체 장학금”으로 통칭하되, 장학금 출연기업의 기탁자 명의로 장학금을 지급할 예정
- **선발 대상 및 인원: 석/박사 과정생 1 인**
 - 2023 년 장학금 수여 행사와 2024 학년도를 휴학 없이 소화 가능한 자
 - 취업연계형 장학금 제외, 타기업 장학금 수여자도 자유롭게 지원 가능
- **장학생 지원 사항: 장학금 1 천만원 (2024 년도 지원)**
 - 실지급은 2023 년 10 월 입금 예정
- **전형 안내: 아래 전형과정을 통하여 장학생 선발**
 1. 1 차 서류 전형 (전형 기간: 7/3- 7/16)
 - 이력서 및 자기소개서 제출 (첨부 양식 참조)
 - 제출처: RecruitKR@kla-tencor.com 로 7 월 16 일까지 이메일 제출
 2. 2 차 서류 전형 (1 차 서류 합격자에 한하여 다음 절차 안내 예정)
 - 반도체 이미지 계측 분석 과제 수행
 3. 면접 전형 (면접일: 8 월 중순 경 별도 공지 예정)
 - 대면 또는 화상 면접 시행
 - 면접관: KLA Korea 기술 임원
 4. 최종 발표 (9 월 첫째 주 중 개별 결과 통보)

KLA-tencor Korea 대표이사



한국 반도체 산업 협회장

